

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

501

ML4

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

29.07.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

| Materialtext | Mat. Nr. | µm | Aufbau | Prozessaufbau |
|-------------------------------------|----------|-----|--------|---------------|
| A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm | 50200242 | 35 | VS | 1 |
| A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF | 50200641 | 150 | | 2 |
| A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF | 50200642 | 0 | | 3 |
| C-RS-FR4-DS-0.93mm-070+070-TG150-HF | 50200935 | 70 | L2 | 4 |
| | | 930 | | |
| | | 70 | L3 | |
| A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF | 50200642 | 150 | | 5 |
| A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF | 50200641 | 0 | | 6 |
| A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm | 50200242 | 35 | RS | 7 |

Dicke nach Verpressen

B00:

1440 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1595 µm

Dmin:

1285 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1550 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1705 µm

Dmin:

1395 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1440 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik